

2024年7月31日

各位

株式会社三井住友銀行

株式会社 i s p a c e へのスタートアップ向けの融資実施の件

株式会社三井住友銀行（頭取 CEO：福留 朗裕）は、株式会社 i s p a c e（代表取締役 CEO：袴田 武史）との間で、シンジケートローンに関する契約を締結いたしました。

近年、事業拡大フェーズにあるスタートアップの調達手法の1つとして融資が着目されております。政府の「スタートアップ育成 5 か年計画」もあり、将来の日本の経済成長を支えるスタートアップ支援のために、融資による資金供給が拡大していくことが期待されております。

SMBC グループでは、2023年に中期経営計画「Plan for Fulfilled Growth」を策定し、スタートアップ向けの投融資を今後3年間で1,350億円投入することを計画しております。また、スタートアップ向け融資のみならず、グロースファンド等によるリスクマネーの供給、起業・事業化や事業会社とのビジネス共創を支援する「未来 X (mirai cross)」などの取組を強化し、様々なステージのスタートアップの支援を通じて、日本の再成長に貢献してまいります。

## 【シンジケートローン概要】

借入金額	100億円
借入実行日	2024年7月31日
アレンジャー兼エージェント	株式会社三井住友銀行
コアレンジャー	株式会社みずほ銀行
借入先	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社商工組合中央金庫 株式会社 SBI 新生銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社りそな銀行

本件は、当行のスタートアップ支援に関する取組実績について、お客さまの同意を得た上で開示しているものであり、本件の記載内容以上の情報を開示することができないことをご了承下さい。

以上